

## Technicien Lithographie - CDI

**Nom du Responsable Hiérarchique : CHAUMONT Guillaume**

### **ROLE PRINCIPAL**

*Réalise les opérations de fabrication au sein de l'atelier Photolithographie filière AsGa et InP : Masquage – Gravure Dépôt couches minces.  
Sera en priorité formé sur les produits de la filière InP.*

### **Missions/Tâches**

#### **Respecte les consignes de sécurité et les procédures d'atelier :**

- Respect du manuel QUALITE
- Respect des règles de sécurité
- Respect de la documentation technique

#### **Réalise les opérations de l'atelier PHOTOLITHO :**

- En respectant la planification quotidienne établie par le chef de groupe.
- En respectant les procédures de fabrication (procédures d'atelier et documentation)
- Mise à jour en direct de tous les outils de gestion de l'atelier (Fiches suiveuses, suivi de production, Cegid Manufacturing...)

#### **Contribue à la qualité des livraisons :**

- En tenant à jour les suivis des équipements dont il est l'utilisateur
- En étant garant du process par le respect du plan de contrôle et du synoptique du produit considéré
- En signalant toutes dérives constatées et en apportant des solutions ou actions correctives, validées par l'ingénieur moyen et procédés FES
- En respectant les délais

#### **Contribue à la fiabilité des équipements de l'atelier :**

- En assurant, sur les équipements dont il est responsable:
  - le suivi (suivis statistiques, étalonnages...)
  - l'interface avec l'équipe maintenance (déclenchement des maintenances préventives ou curatives)en accomplissant éventuellement les maintenances de premier niveau
  - l'interface avec les utilisateurs en les prévenant de la survenue d'un problème machine.
- En prévenant le responsable équipement et les utilisateurs lors de la survenue d'un problème sur un équipement dont il n'a pas la responsabilité

### **Spécificités**

- Sécurité
- Autonomie
- Respect des règles liées au travail en salle blanche.
- Respect des engagements
- Esprit d'équipe
- Dextérité
- Travail sous microscope

## Profil des candidats

### Compétences techniques

- Formation initiale : Bac +2
- Expérience professionnelle : 3 à 5 années d'expérience à un poste similaire au sein d'une entreprise de process
- Connaissances et niveau :
  - connaissance du vide (primaire et secondaire)
  - Connaissance des techniques de photolithographie et de gravure des semi conducteurs.
  - dextérité manuelle

### Compétences personnelles/comportement

- Sens de l'organisation
- Rigueur
- Respect des engagements et des délais
- Autonomie
- Travail en équipe